

出展のご案内



組込み総合技術展 関西

Embedded Technology WEST 2012

**Smart Energy
Japan 2012**



2012 **6.14** 木 **-15** 金 10:00
THU FRI 17:00

インテックス大阪

ET WEST 公式サイト <http://www.jasa.or.jp/etwest/>

SEJ 公式サイト <http://www.low-cf.jp/>



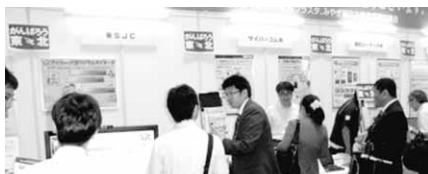
Embedded Technology West 2012 は、 組み込み技術に関する製品開発・設計技術者のための専門展です。

名 称: Embedded Technology West 2012 /
組み込み総合技術展 関西
主 催: 社団法人組み込みシステム技術協会
企画・推進: 株式会社ICSコンベンションデザイン
入 場 料: 無料

開催
会期: 2012年6月1日
10:00～
会場: インテック

前回実績

「伝えたい」最新技術を、
「知りたい」技術者へ。
関西圏のコアターゲットに向け、
新たなビジネスを創出します。



前回 (ET West 2011) 展示会実績

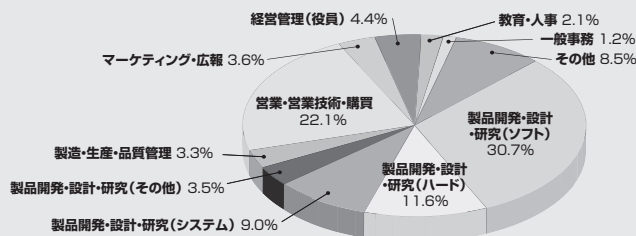
出展社数 **118** 社・団体

小間数 **153** 小間

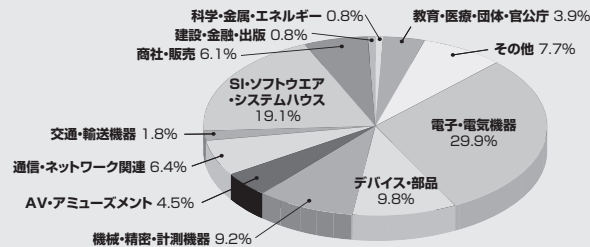
来場者数 **4,963** 名

(2日間合計) ※対前年比**5%UP**

来場者の職種



来場者の業種

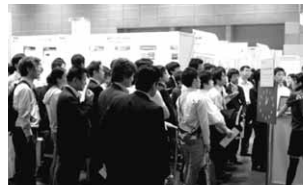


EXHIB
Embedded Technology WEST 2012

ETWest Co
Smart Energy

Confe

スマートエネルギー
スマートエネルギーの



ETW来場対象

エレクトロニクスメーカー、半導体/電子デバイスメーカー、
自動車メーカー、ソフトウェア・ハードウェア開発設計者、
通信・ネットワークの開発設計者

出展対象分野

インテグレーション/ デザインサービス/ 関連企業

受託開発/コンサルティング(Software, System, ASIC/FPGA設計等)
大学/研究機関
地方自治体/地域活動団体
標準化・技術普及団体
出版
教育/人材育成
人材派遣 他

開発環境・ツール

言語系(C/C++, 拡張C言語, HTML/XML, UML, コンパイラ/アセンブラ等)
デバッグツール(エミュレータ, デバッグ, シミュレータ等)
統合開発環境
計測器
LSI設計・検証ツール
プリント基板設計ツール
上流設計/コ・デザインツール
コード解析検証ツール
品質管理ツール
プロジェクト管理/構成管理/要件管理ツール

ハードウェア・ ソリューション

MPU/MCU
DSP
System LSI(ASSP/ASIC)
メモリ/メモリ・モジュール
IP Core
FPGA/PLD
アナログIC(電源用A/D, D/A等)
有線/無線ネットワーク(IEEE 802.11x, Bluetooth, UWB, ZigBee, IrDA等)用ICモジュール
インタフェース(IEEE 1394, USB等)IC

組み込みプラットフォーム
ボードコンピュータ
産業用コンピュータ
RFID/ICタグ
IC Card
センサー
画像入力デバイス
ラック/ソケット

ソフトウェア・ ソリューション

組み込みOS
デバイスドライバ
ミドルウェア(ブルコルスタック, システム, メディア圧縮[MPEG, ACC他], 音声認識等)
組み込み用フォント
組み込みデータベース
セキュリティ関連(暗号, 認証等)
ユーザビリティ関連(UI, 利用品質)

Smart Energy Japan 2012 in Osaka は、 新エネルギー、スマートグリッド応用機器開発に関する研究開発、 開発設計技術者のための専門展です。

概要

4日(木)・15日(金)
17:00
大阪 5号館

名称: Smart Energy Japan 2012 in Osaka
主催: 株式会社ICSコンベンションデザイン
入場料: 無料

SESSION

Smart Energy Japan 2012

Conference
y Conference
rence

セッションを開催!!
最新情報がわかる!!

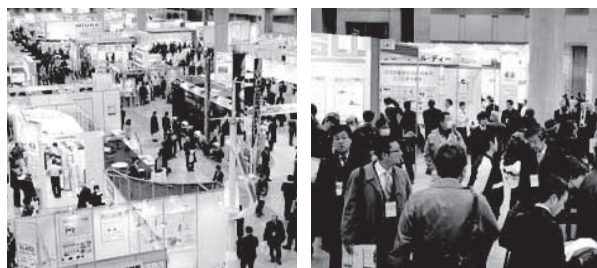


前回実績

ENEX2011と
東京ビックサイトにて開催

開催規模 **133**社・団体、**360**小間
(Smart Energy Japan 2011:46社・団体 63小間)

来場者数 **12,976**名(同時開催展含む)



前回Smart Energy Japan 2011には、
2,000名以上の開発設計者、基礎研究者が来場しました。

- 前回来場者の多くが太陽電池、二次電池、燃料電池、スマートグリッド分野に関心を持って来場しています。
- 前回は西日本圏から1,000名以上の電力、スマートグリッドインフラ、重電などエネルギー関係者が来場しました。
- スマートグリッドビジネス、新エネルギー分野の専門家と応用機器開発に関する商談ができます。

SEJ in Osaka 来場対象

電力、ガス、新エネルギー(パワーコンディショナ、スマートグリッド応用機器)、
重工・重電機器、エレクトロニクス、自動車、電池メーカー、通信・ネットワーク、
半導体・電子部品 メーカーの応用機器開発設計者、基礎研究者

スマートグリッドソリューション	バッテリー	電源ソリューション	パワーエレクトロニクス/ 電圧・電流・電力測定	環境発電
スマートメーター・ソリューション 無線通信ネットワーク 蓄電システム EMSソフトウェア開発 スマートグリッド試験用装置 バッテリーシミュレータ 太陽光発電用パワーコンディショナ PLCソリューション	太陽電池 燃料電池 二次電池 電気二重層キャパシタ リチウムイオンキャパシタ 蓄電池材料	スイッチング電源 DC/DCコンバータ AC/DCコンバータ パワーコンディショナ 電力回生装置 非常用発電装置 無停電電源装置	パワーデバイス 省電力インバータ 低消費電力用マイコン LSI 磁気センサ パワーマネジメントIC バッテリーマネジメントIC 計測・分析装置 エネルギー管理・監視システム マルチメータ 電圧・電流計	振動発電 熱発電 圧電振動発電 エレクトレット レクテナ センサネットワーク エネルギーハーベストシステム

出展要項

出展料

ETWEST 2012 / Smart Energy Japan 2012 in Osaka

Lブース (スペース渡し)	3m×3m=約9m ² 262,500円 [本体価格250,000円]
Sブース (パッケージブース)	2m×2m=約4m ² 210,000円 [本体価格200,000円]

※上記金額は消費税込みの料金です。
 ※Lブースは、スペース渡しとなります。
 ※Sブースには、システムパネルによる小間設営、電源工事(電気使用量含む)、展示台、イス、社名表示板、蛍光灯が含まれています。
 ※変則形状(四辺形以外)は原則としてお受けできません。

申込期限

2012年3月30日(金) 必着 ※ただし、満小間になり次第締め切らせていただきます。

申込について

- 出展規約:出展申込にあたっては、別紙出展規約を遵守することを承諾した上で出展申込書を事務局宛に送付してください。
- 出展説明会:2012年4月の開催予定です。
 ◎ 説明会概要
 出展要項及び出展サポートプログラムの詳細についての説明、会場仕様と小間割、ワークショップの時間割決定などを行います。
 ※詳細につきましては後日ご案内いたします。
- 共同出展について:複数の企業が同一ブースに出展する共同出展が可能です。ただし、社数は小間数と同数以下に限らせていただきます。共同出展社がある場合は、指定された書式で申請し、運営事務局の承認を得てください。運営事務局が承認した共同出展社は公式ホームページ等で紹介されます。

小間仕様

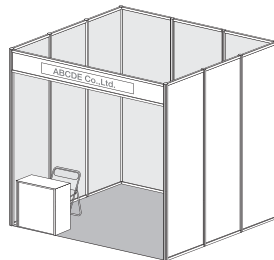
パッケージブース、レンタル備品のご案内

事務局では、出展社の皆様の出展サポートとして、低コストのパッケージブースプラン及び、各展示用レンタル備品をご用意しております。皆様の出展のご検討とあわせまして、出展費用のご参考としてご確認ください。

- ・詳細なご案内およびお申込みについては、出展説明会(4月予定)にてお渡しするカタログと申込書にて、お申込ください。
- ・下記プラン、備品の各仕様・料金は参考料金です。予告なく変更する場合がございますので予め、ご了承ください。

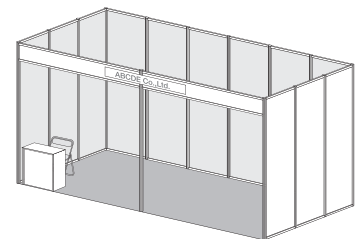
Basic Plan A 1小間 (3m×3m)

バラベット	一式
壁面パネル	一式
社名サイン <small>自ロゴ・ポード下地 各要素の色選択が可能です</small>	一式
蛍光灯(40W)	2灯
パイプイス	2脚
受付カウンター	1台
コンセント(2口) 1kw	1個
一次側幹線工事費用	1KW
レンタル価格合計	75,600円(税込)



Basic Plan A 2小間 (3m×6m)

バラベット	一式
壁面パネル	一式
社名サイン <small>自ロゴ・ポード下地 各要素の色選択が可能です</small>	一式
蛍光灯(40W)	4灯
パイプイス	4脚
受付カウンター	1台
コンセント(2口) 1kw	2個
一次側幹線工事費用	2KW
レンタル価格合計	119,700円(税込)



会場のご案内

インテックス大阪

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102



お申し込み お問い合わせ

Embedded Technology 運営事務局

〒101-8449 東京都千代田区猿楽町1-5-18 千代田ビル
 TEL.03-3219-3563 FAX.03-3219-3628
 e-mail:etinfo@jasa.or.jp